(54) METHOD AND DEVICE FOR DIFFERENTIAL THICKNESS PLATING

(11) 2-232393 (A) (43) 14.9.1990 (19) JP

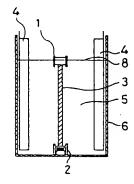
(21) Appl. No. 64-53409 (22) 6.3.1989

(71) FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE (72) SATOSHI SUZUKI

(51) Int. Cl⁵. C25D5/16

PURPOSE: To uniformize the plating thickness in a transverse direction by completely breaking the current on a thick plating side and thin plating side and passing a high density current to the former and a low-density current to the latter in a stage for executing differential thickness plating.

CONSTITUTION: Anodes 4 are disposed on both sides in a plating cell 6 and a metallic strip 3 to be plated is placed at the center thereof. Cathode shielding plates 1 and 2 which come into contact at all times with both transverse ends of the strip are provided to break the current on the thick plating side and the thin plating side. The flow of the current on the thick plating side to the thin plating side is prohibited in this way and the plating can be executed by maintaining the high-density current on the thick plating side and the low-current density on the thin plating side at all times. The differential thickness plated product having the uniform plating thickness in the transverse direction is obtd. in the plating cell of the same liquid compsn.



5: plating liquid, 6: plating cell, 8: plating liquid surface

(54) ANTICORROSIVE TREATMENT OF PLATED MATERIAL

(11) 2-232394 (A) (43) 14.9.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 64-53408 (22) 6.3.1989

(71) FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE (72) SATOSHI SUZUKI(1)

(51) Int. Cl⁵. C25D5/48,C23F11/00,C25F1/00

PURPOSE: To improve the corrosion resistance of an electroplated or chemically plated material by removing org. components adsorbed on the plated material during plating by electrolytic degreasing and by subjecting the plated material to anticorrosive treatment.

CONSTITUTION: A plated material of Cu, Cu alloy or other metal subjected to conventional electroplating or chemical plating in a plating soln. contg. org. additives is electrolytically degreased in an aq. alkali soln. to remove a harmful org. coating film formed by the org. additives occluded in or adsorbed on the plating layer. The plated material is then subjected to conventional anticorrosive treatment. Stable corrosion resistance can be obtd.

(54) PRODUCTION OF RESIN COATED RUSTPROOF STEEL SHEET HAVING SUPERIOR SUITABILITY TO COATING BY ELECTRODEPOSITION

(11) 2-232395 (A) (43) 14.9.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 64-53484 (22) 6.3.1989

(71) KOBE STEEL LTD (72) SHINGO NOMURA(2)

(51) Int. Cl⁵. C25D5/48

PURPOSE: To produce a resin coated rustproof steel sheet having superior suitability to coating by electrodeposition by removing the surface layer of the plating of a Zn or Zn alloy electroplated steel sheet in an acidic bath of a specified

pH and carrying out chromating and resin coating.

CONSTITUTION: A Zn or Zn alloy electroplated steel sheet is immersed in an acidic bath of pH ≤6 contg. at least one kind of compd. selected among sulfuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, boric acid, nitric acid and salts of the acids to remove the surface layer of the plating. Chromating and resin coating are then carried out. The surface layer of the plating may be removed by grinding with a brush or roll contg. abrasive grains of #200 or above. A resin coated rustproof steel sheet suitable for an automobile body, etc., can be produced.

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平2-232393

Mint. Cl.

*

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月14日

C 25 D 5/16

7325-4K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

93発明の名称 差厚メッキ方法およびその装置

②特 顧 平1-53409

②出 頭 平1(1989)3月6日

 栃木県日光市清淹町500 古河電気工業株式会社日光事業

所内

创出 顧 人 古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

明報書

- 1. 発明の名称 楚厚メッキ方法およびその装置
- 2. 特許請求の範囲

(1) 金属条の両面のいずれか一方のメッキ厚を変えたメッキ条を製造する差厚メッキ方法において、 液組成を同一にしたメッキ提内に被メッキ金属条 を導入し、厚メッキ側の電流密度を大きく、薄メッキ側の電流密度を小さくし、厚メッキと薄メッ キ側の電流を遮断してメッキを行なうことを特徴 とする差厚メッキ方法。

(2)メッキ情内の両側にアノードを配置し、その中央に彼メッキ金属条の巾方向の端部に常時接触するカソード連蔽仮を設けたことを特徴とする差厚メッキ装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は金属条の差厚メッキ方法に関し、1回のメッキにより金属条の両面に異なる厚さのメッキを同時に施すことができる差厚メッキ方法およびその装置に係るものである。

(従来の技術とその課題)

電子部品、例えばスイッチの固定端子などの部品は質問にAgを被覆した複合条を打抜きなどにより加工して接点などの部品とするものである。 楼点として用いられるのは片面のみであり別の面は増子部の半田付けを容易にするためにAg被覆が必要とされるものである。したがって複合条のAs被覆厚さは接点側で0.5~3~1~5程度とされている。

このA 8 被履序の異なる複合条の製造方法と同様を では、片面のメッキを2回行なうことにより序する の異なるいわゆる差庫メッキを得る方法と、 の異なる使用して差厚メッキを1回でない。 はがある。しかし片面のメッキを2回行なったが では片面メッキを2回過ずためメッキを では片面メッキを2回過がある。また ではよる方法 が高く、生産性に欠ける問題がある。また が高く、生産性に欠ける問題がある。また ではよる方法 ではなっキャでは が高くない。 を選ばによる方法 ではない。 ではないない。 ではない。 ではないない。 ではないない。 ではないない。 ではないない。 ではないないなないなない。 ではな

特價平2-232393 (2)

の目付量を増加することが必要となり経済性に欠ける問題があった。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は上紀の問題について検討の結果、1回のメッキにより均一な品質の良い差厚メッキが得られるメッキ方法および装置を開発したものである。

(課館を解決するための手段および作用)

すなわち本発明は両面メッキ装置により発厚メ

第1図および第3図は本発明の縦型の差厚メッ キ装置の一例を示す図であり、(1)は上部カソード 温厳仮、(2)は下部カソード遮瘢板、(3)は被メッキ 金属条であり、40はアノードである。メッキ槽側 内の両側にはアノード(4)が配置され、その中央に 被メッキ金属条(3)が図示しないガイドーローラー により走行するようになっている。そして彼メッ + 金属条の市方向の端部すなわち第1回において は上端および下端部に常時接触するように上部カ ソード連蔽板(1)と下部カソード連蔽板(2)を長手方 向に被メッキ金属に沿わせて設ける。このカソー ド連截板は必要により、第3回に示すようにスプ リング(9)を挿入して被メッキ金属条の上下のブレ を抑えて金属条の端部とカソード連截板とが完全 に接触状態を保つようにする。この上下のカソー ド滤磁板はそれぞれ支持具(7)によりメッキ槽に固 定されている。上部カソード連続板はメッキ被固 (8)より出て、被メッキ金属条は出ないように取付 けるものである.

上記の装置により、電解脱脂、酸洗した黄綱条

ッキを行なうに限して、メッキ権内の厚メッキ側と薄メッキ側の電流を完全に遮断して厚メッキ側の電流が薄メッキ側に流れないようにして厚メッキ側には高電流密度、薄メッキ側には低電流密度を常時保つようにしてメッキを行なうことにより、巾方向のメッキ厚分布が均一な差厚メッキ条が得られるものである。

しかして上記の装置としては、メッキ機内の両側にアノードを配置し、その中央に被メッキ金属 多の中方向の始部に常時接触するカソード連底板 を投けて厚メッキ側と薄メッキ側の電波を遮断す るようにしたものである。

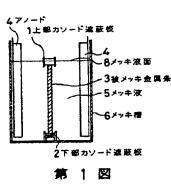
以下に本発明の一実施例について説明する。

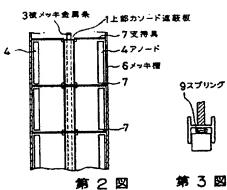
を連続的に供給してメッキを行ない趣取る連続键型両面メッキを行なった。試料1としては厚さ 0.3 mm、巾200 mm、試料2として厚さ0.3 mm、巾100 mmと材料の巾の異なるものを厚メッキ側の陰極電流密度を3A/dm²、溝メッキ側の陰極電流密度を3A/dm²でメッキを行ない、試料3として試料1の場合の電流密度を3A/dm²、0.3A/dm²に変えてメッキを行なった。

また比較のため試料1の場合で使用したカソード連被板を取り除いてメッキしたものを試料4とし、さらに試料1の場合のカソード連蔽板の構造を被メッキ金職条の端部と接触しないようにしてメッキしたものを試料5とした。

これらの試料について、厚メッキと薄メッキの 市方向の厚さを測定してメッキ厚の均一性を顕べ た。この結果を第1要に示した。なお測定点は市 方向の上下端から10mの位置と中央部である。

	Fb610	題 ダメッキ側 海メッキ側	и 1.61 и 0.55 и	р 1.56 в 0.54 в	в 1.57 и 0.34 в	и 1.00 и 0.91 и	и 1.31 и 0.13 и
RK	₽	厚メッキ側 滑メッキ側	1.50 # 0.40 #	1.520 0.410	1.52 # 0.24 #	1.37 p 0.33 p	1.53# 0.36#
	0	闘キャイ郎	0.53 p	0.51 #	0320	0.87 µ	0.70 µ
	上から10篇	屋ネッキ側	1.53#	1.52 #	1.50 #	1.02 #	1.24#
			田田	. 2	. 3	**	. 5





特開平2-232393 (3)

変から明らかなようにカソード遠蔽板のない状 料4とカソード遠蔽板と被メッキ金属条の指部が 接触しない状料5はいずれもメッキ厚の均一性が 著しく思い。これに対して本発明によるものはい ずれもメッキ厚の均一性が優れていることが判る。. (効果)

以上に説明したように本発明によれば、メッキ **車の場ーな差率メッキが得られ、ABなどの資金** 属の使用量の低減およびメッキ加工費の低減を可 他としたもので工業上顕著な効果を奏するもので ある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係る登庫メッキ装置の一例を 示す断面図、第2回は第1回の平面図、第3回は 第1回の要部の拡大図である。

1 …上部カソード連姦版、 2 …下部カソード 連巌版、 3 …被メッキ会議条、 4 …アノード、 5 …メッキ液、 6 …メッキ権。

特許出願人 古河電気工業株式会社

手 統 補 正 書 (自発)

平成 元年 月 6 日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示 特願平1-53409号

2. 発明の名称 芝摩メッキ方法およびその装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 〒100 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

名称 (529) 古河電気工業株式会社軍

代表者 友 松 建 音 電話 03-286-3544

4. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の関

5. 補正の内容

明細書 3 頁18行に「抜けたことを」とあるを「設けた ことを」と訂正する。

